

LTK5303 内置同步升压_单声道G类音频功率放大器

■ 概述

LTK5303 是一款内置同步 BOOST 升压音频放大器，在 2Ω 负载下能提供高达 11W 输出功率。LTK5303 可以通过外部调节升压电压档位，适用各种应用条件，同时 EN 脚一线脉冲控制功能，可控制单个管脚使芯片进入 D 类普通模式、D 类防破音模式、AB 类模式、关断模式，达到节省 IO 口的目的，进一步为客户节省成本。LTK5303 在 AB 类模式可以完全消除 EMI 干扰。在 D 类放大器模式下可以提供高于极高的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器，LTK5303 独有的 DRC (Dynamic range control) 技术，降低了大功率输出时，由于波形切顶带来的失真，相比同类产品，动态反应更加出色。LTK5303 采用 ESOP-10 封装。

■ 应用

- 收音机、扩音器
- 导航仪、便携游戏机、玩具类
- 拉杆音箱
- 智能家居等各类音频产品

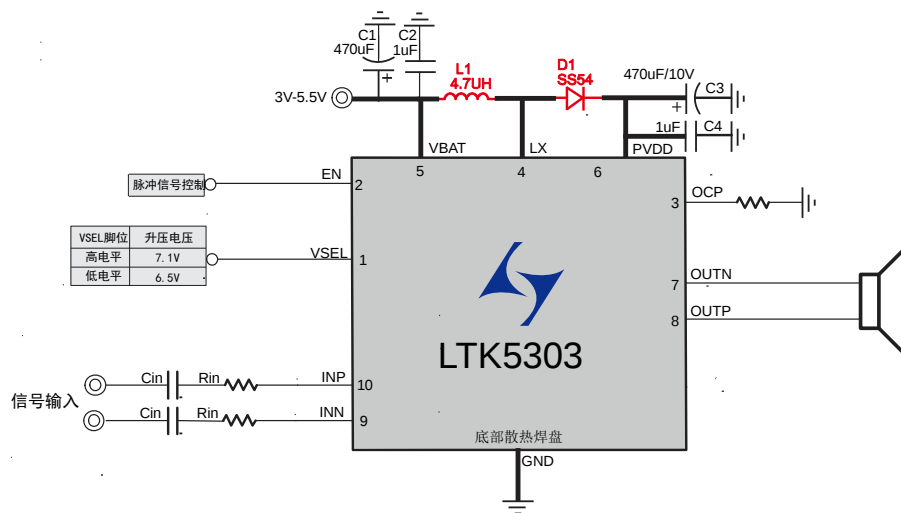
■ 特性

- 异步 BOOST 内置升压
- 升压电压两档选择 6.5V 或 7.1V
- 节省 IO 口的一线脉冲控制
- FM 模式无干扰
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VBAT=4.2V, $2\Omega+15\mu\text{H}$ 负载下提供高达 10W 的输出功率
- 10% THD+N, VBAT=4.2V, $3\Omega+22\mu\text{H}$ 负载下提供高达 8.2W 的输出功率
- 10% THD+N, VBAT=4.2V, $4\Omega+33\mu\text{H}$ 负载下提供高达 6.7W 的输出功率
- 过温保护、短路保护
- 封装形式 ESOP-10
- 关断电流 $<1\mu\text{A}$

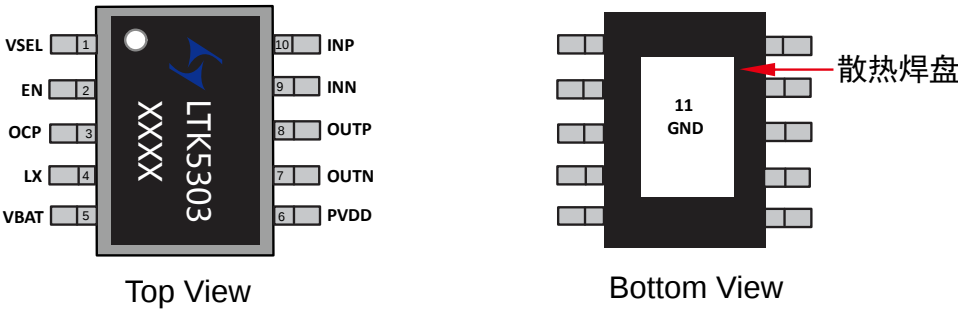
■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5303	ESOP-10	

■ 典型应用图



管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	I/O	功 能
1	VSEL	I	升压电压档位选择管脚
2	EN	I	芯片控制脚位, 低电平关断, 高电平打开, 一线脉冲控制
3	OCP	I	芯片限流脚位控制, 接电阻到地, 设定电阻值控制芯片限流值
4	LX	I	BOOST升压开关切换脚, 接电感
5	VBAT	I	电源正端
6	PVDD	I	升压输出电压, 接电容到地
7	OUTN	O	输出反向端
8	OUTP	O	输出同向端
9	INN	O	输入反向端
10	INP	O	输入同向端
11	GND	GND	芯片底部露铜接地端, 电源负端

最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	5.5V (MAX)	V
存储温度	T_{STG}	-65℃~150℃	℃
结温度	T_J	160℃	℃

推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3~5V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40℃ to 85℃	℃
结温度	T_J	-	℃



■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	°C

■ 基本电气特性

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=3.7\text{V}$, 4Ω +33uH条件下测试:

描述	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$, D类	—	21	—	mA
		$V_{BAT}=3.7\text{V}$, AB类		3	—	mA
关断电流	I_{SHDN}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	—	1	2	uA
静态底噪	V_N	$V_{BAT}=3.7\text{V}$, $A_V=20\text{DB}$, A_{Wting}	90	110	300	uV
D类频率	F_{SW}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$		500		kHz
升压LX频率	F_{LX}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$		833		kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$		10		mV
启动时间	T_{start}	$V_{dd}=3.7\text{V}$		265		MS
增益	A_V	D类模式, $R_{IN}=36\text{k}$	18	≈ 20	22	DB
电源关闭电压	V_{ddEN}	—		<2.0		V
电源开启电压	V_{ddopen}	—		>2.8		V
过温保护	O_{TP}	—		180		°C
静态导通电阻	$R_{DS(on)}$	$I_{DS}=0.5\text{A}$ $V_{GS}=4.2\text{V}$	P_MOSFET	150		mΩ
			N_MOSFET	120		
内置输入电阻	R_s			6.5K		KΩ
内置反馈电阻	R_f			416K		KΩ
效率	η_c	$V_{BAT}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$, $P_O=6.7\text{W}$		82		%
高电平	H_{vsel}	3-4.2V		>3		V
低电平	L_{vsel}	3-4.2V		<0.5		V
关断电压	SD_{EN}	3-4.2V		<0.5		V
AB类模式	AB_{EN}	3-4.2V	1.4	1.5	1.6	
D类模式	D_{EN}	3-4.2V	2.2	3	3.3	

● Class_D功率

$A_V=20\text{dB}$, $T_A=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $V_{DD}=5\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试电压	测试条件	典型值	单位
输出功率	P_O	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$	$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=10\%$,	11	W
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=1\%$,	8	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=10\%$,	8.2	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=1\%$,	6.2	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=10\%$,	6.7	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=1\%$,	5.1	
		$V_{DD}=4.2\text{V}$, $PVDD=6.5\text{V}$	$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=10\%$,	9.6	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$, $THD+N=1\%$,	7.3	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=10\%$,	7.2	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=3\Omega$, $THD+N=1\%$,	5.4	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=10\%$,	5.7	
			$f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$, $THD+N=1\%$,	4.5	
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=4.2\text{V}$, $PVDD=7.1\text{V}$, $P_O=1.6\text{W}$, $R_L=4\Omega$		0.041	%

性能特性曲线

特性曲线测试条件 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	VBAT=4.2V, RL=4Ω+33uH, Class_D	图1
Output Power VS. THD+N _Class_D	RL=2Ω+15uH, A _v =20DB, Class_D	图2
	RL=3Ω+22uH, A _v =20DB, Class_D	图3
	RL=4Ω+33uH, A _v =20DB, Class_D	图4
Output Power VS. THD+N _Class_AB	RL=4Ω, A _v =20DB, Class_AB	图5
Frequency VS. THD+N	VBAT=4.2V, RL=4Ω, A _v =20DB, P _O =1.5W, Class_D_Awting	图6
Input Voltage VS. Maximum Output Power	RL=4Ω+33uH, THD=10%, Class_D	图7
Frequency Response	VBAT=4.2V, RL=4Ω, Class_D	图8
Output Power VS Efficiency	VBAT=4.2V, RL=4Ω, Class_D	图9
Boost Limiting VS. Ocpset Resistor	VBAT=4.2V	图10

特性曲线图 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

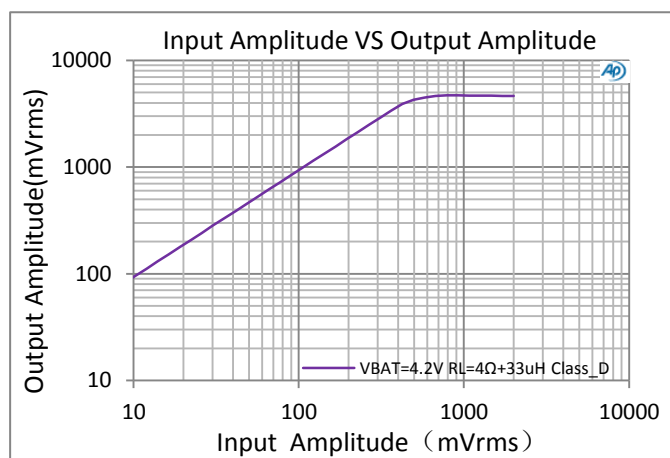


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

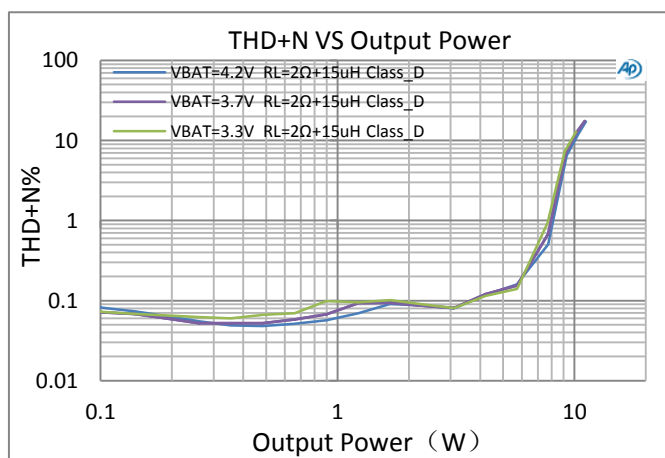


图2: THD+N VS .Output Power Class_D

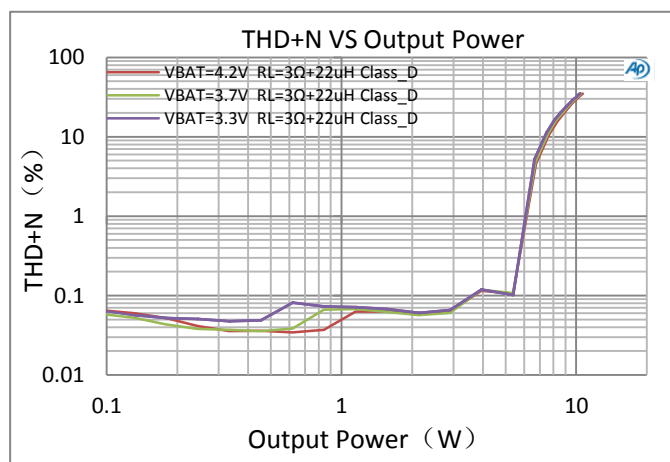


图3: THD+N VS .Output Power Class_D

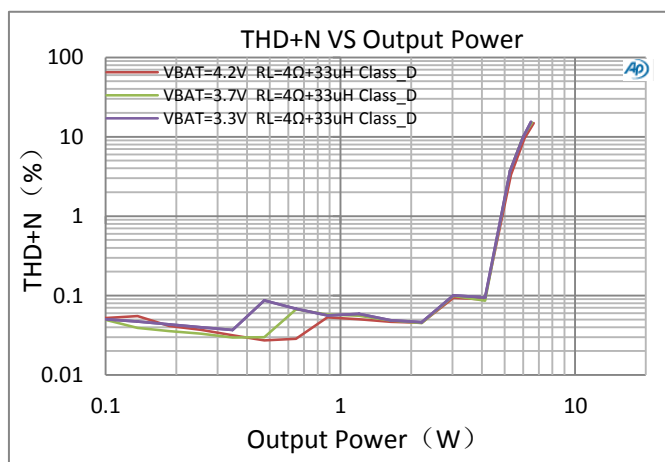


图4: THD+N VS .Output Power Class_D

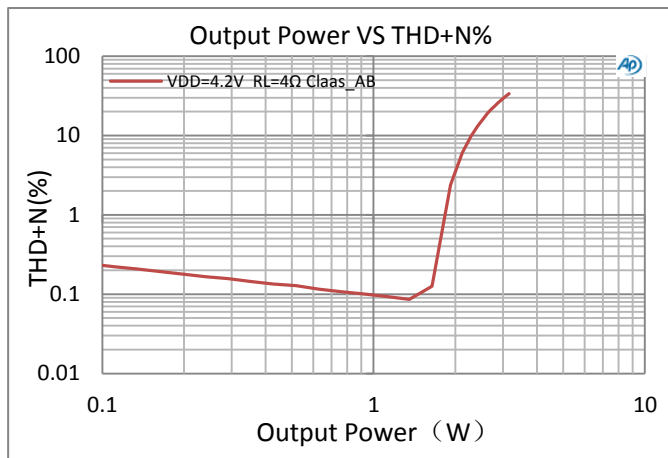


图5: THD+N VS .Output Power Class_AB

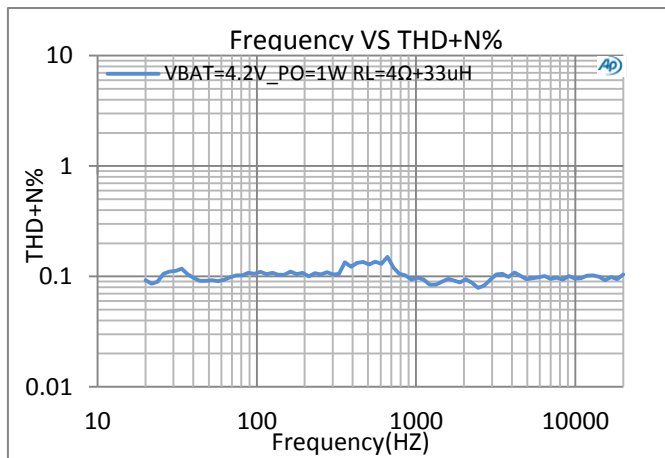


图6: Frequency VS. THD+N

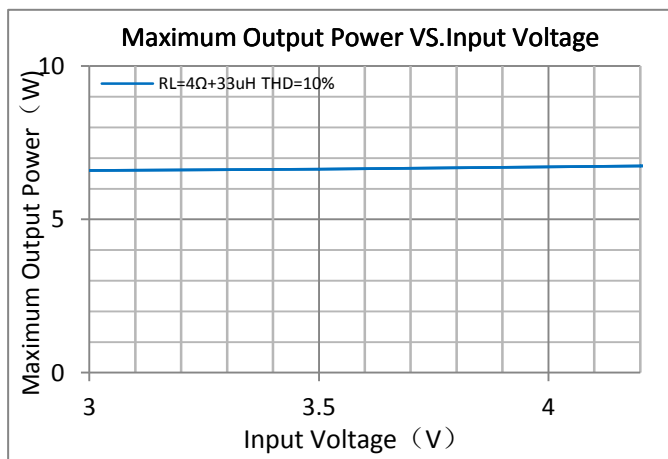


图7: Input Voltage VS. Maximum Output Power

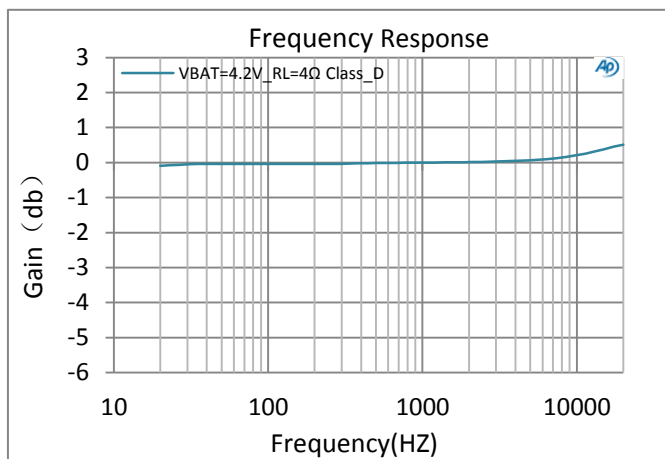


图8: Frequency Response

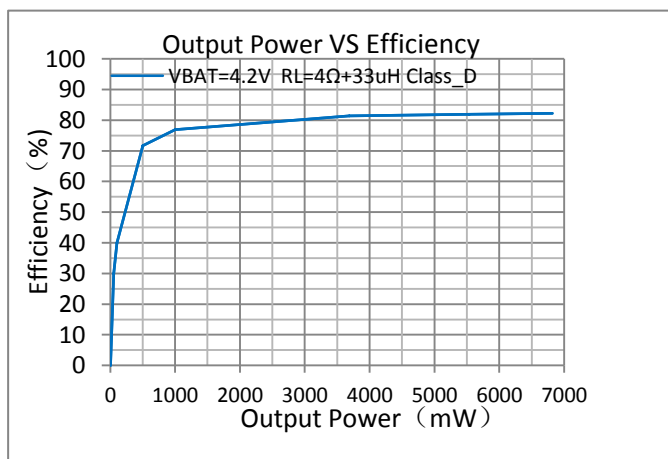


图9: Output Power VS Efficiency

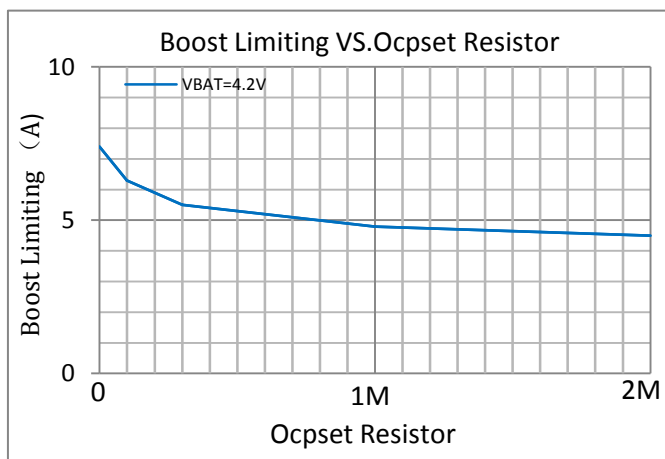


图10: Boost Limiting VS.Ocpset Resistor

● OCP电阻限流功能

OCP功能是通过该脚位接下地电阻, 限制电感电流大小, 下表给出了OCP不同电阻时对应的参考电感电流

OCP管脚	电感电流平均值
100K	6.5A
300K	5.5A
1M	4.8A
2.2M	4.5A

● BOOST电感

电感是BOOST电路中最重要元器件, 电感选择不合适会对BOOST电路的影响非常大。选择的电感一定要有足够大的额定电流和饱和电流。并且电感的DRC(直流电阻)越小越好。电感的DRC要小于 $50\text{m}\Omega$, 饱和电流不小于 5A 。对于电感量的选择电感量小会有较大的电流纹波, 但是能提供较好的瞬态响应, 同时会降低BOOST电路的工作效率。而选用电感量大的是可以降低电流纹波, 同时对于工作效率会有所提高, 但瞬态响应会差, 所以让功放工作在正常状态, 要选用合适的电感量, 推荐使用 $4.7\mu\text{H}$ 的电感。

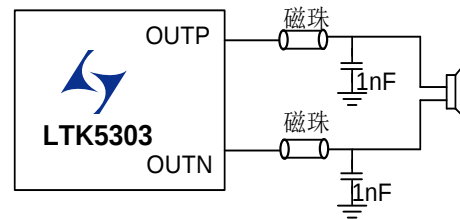
● BOOST电容

LTK5303是BOOST升压功放, 需要足够的电源电容以保证输出电压稳定, 纹波小和噪音小。PVDD端的滤波电容最重要, 其次是VBAT电容, PVDD端的电容是用来稳定升压电压降低输出电压纹波, 并且保证PWM开关控制的工作正常, 这个电容对BOOST输出电压的

纹波和稳定性有很大影响, 可以选择一个大电容再并联一小陶瓷电容, 大电容的值在 $470\mu\text{F}$ 以上, 小的陶瓷电容在 $0.1\mu\text{F}$ – $10\mu\text{F}$ 之间, 尽量靠近管脚放置, VBAT管脚建议放置一个大电容和一个陶瓷电容来更好的滤波, 典型值 $470\mu\text{F}$ 并联 $1\mu\text{F}$, 放置在尽可能靠近器件VBAT管脚处, 可以得到最好的性能

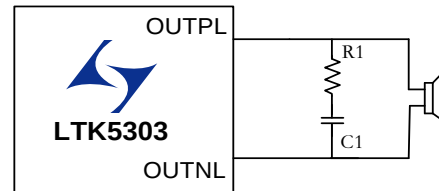
● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时, 建议加上磁珠和电容, 能有效减小EMI。器件靠近芯片放置。



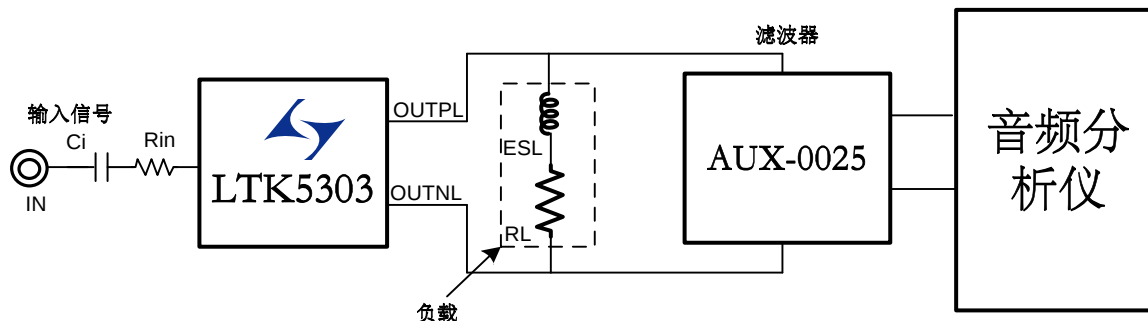
● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时, 建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰, 防止芯片工作异常。电阻推荐使用: 2Ω – 5Ω , 电容推荐: 500PF – 10NF 。



■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025为滤波器。为了测试数据精准并符合实际应用, 在RL负载端串联一个电感, 模拟喇叭中的寄生电感。





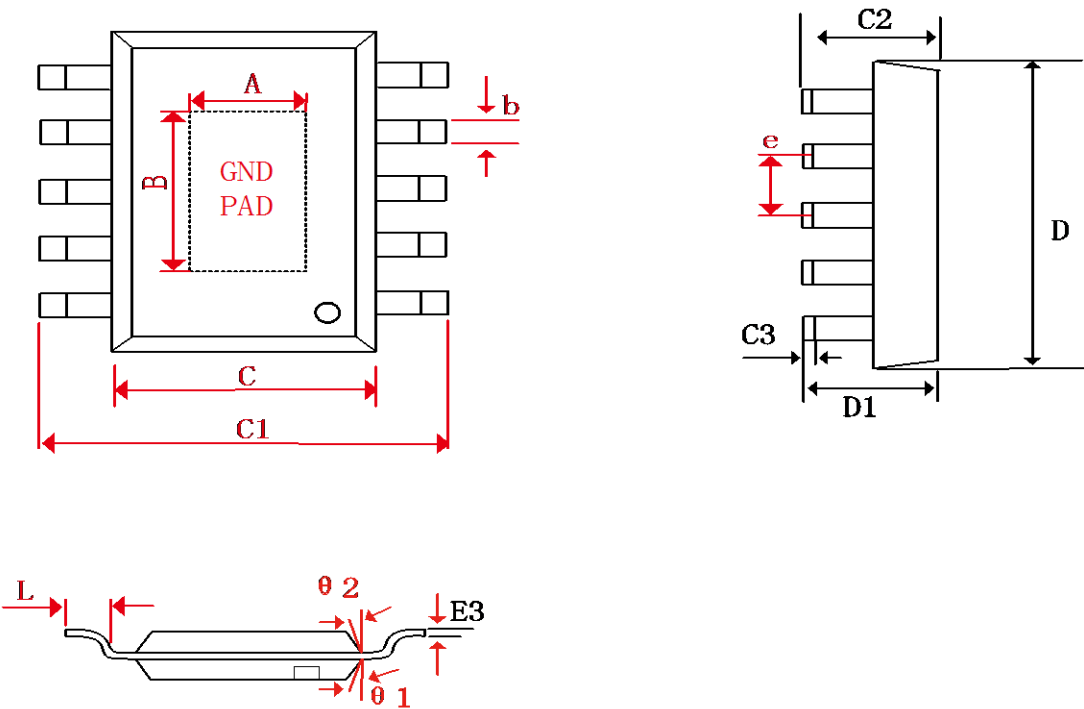
■ PCB设计注意事项

- PVDD 端按负载选用 470UF 或 1000uf 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联, 电容尽量靠近 PVDD 管脚。VBAT 端同样选用 470UFV 插件电容和 1UF 的陶瓷电容并联, 电容尽量靠近电感放置。
- 供电脚 (LX、PVDD) 走线尽量粗, 最好使用敷铜来连接网络, 如走线或敷铜中必须打过孔应使用多孔连接, 并加大过孔内径, 不可使用单个过孔直接将电源走线连接, 因为大电流会引起较大的压降, 会导致压降比较大, 对输出功率有较大影响, 电源中如存在较大的阻抗甚至影响声音会出现卡顿情况。
- 输入电容 (Cin)、输入电阻 (Rin) 尽量靠近功放芯片管脚放置, 走线最好使用包地方式, 可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK5303 的底部散热片是芯片唯一接地点, 必须连接在 PCB 板上, 设计 PCB 时, 底部一定需要开窗, 用与芯片和 PCB 的 GND 连接, 同时对芯片散热有很大的帮助, PCB 使用大面积敷铜来连接芯片中间的散热片, 并有一定范围的露铜, LTK5303 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短, 并且走线宽度需在 0.4mm 以上。

■ 问题解决方向及建议

- 实际功率测试和规格书描述的参数差异大时: 建议检查 PCB 板供电走线是否够粗, 接触阻抗是否过大、电源电流能力是否足够、是否存在电源压降以及元器件电流不够导致功率不足。
- 播放存在卡顿现象时: 检查电池放电能力、更换更大电流电池以及按上述检查项检查系统的阻抗和元器件、检查电容器件位置放置是否过远, 大电流以及大电流路径的 GND 是否有单个过孔存在。
- FM 收音台少: 确认检查功放芯片是否切换到 AB 类模式, 使用示波器测量输出确认工作状态。
- POPO 音较大时: 使用示波器检查主控的 MUTE 开启时序和切换时序是否正确。
- EN 切换模式不能进入对应模式时: 检查脉冲信号是否符合说明要求。

■ 芯片封装 ESOP-10



Symbol	Dimensions In Milli meters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.80	2.10	0.070	0.082
B	3.10	3.40	0.122	0.133
b	0.38	0.50	0.015	0.019
C	3.80	4.00	0.149	0.157
C1	6.00	6.20	0.236	0.244
C2	1.35	1.55	0.053	0.061
C3	0.1	0.25	0.004	0.010
D	4.8	5.0	0.189	0.197
D1	1.35	1.55	0.053	0.061
e	1.00 (BSC)		0.039 (BSC)	
L	0.520	0.720	0.02	0.028
θ	0°	8°		